



2021年3月18日

各 位

会 社 名 ミライアル株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 兵部 匡俊
(コード 4238 : 東証第一部)
問 合 せ 先 管理部経理課長 板羽 恒
電 話 番 号 03 (3986) 3782

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、定款一部変更の件を2021年4月22日開催予定の第53回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の目的

当社の事業内容拡大に備えるため、事業目的の一部変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 (予定)	2021年4月22日
定款変更の効力発生日 (予定)	2021年4月22日

以 上

【別紙】

変更内容は、次のとおりです。

(下線部は変更部分を示します。)

現 行	変 更 案
<p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p> <p>(商 号) 第1条 (条文省略)</p> <p>(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 合成樹脂製品の製造販売 2. 合成樹脂製品用金型の製造販売 3. 半導体、液晶、エレクトロルミネッセンス等の製造販売 4. 半導体試験装置、半導体検査装置および半導体搬送装置を含む半導体製造装置の製造販売 5. 環境にかかる水、ガス等の浄水処理装置等の製造販売 6. 太陽光等の再生可能エネルギーによる発電および売電事業 7. 損害保険代理業 8. 不動産の賃貸、管理 (新設) 9. 前各号に付帯関連する一切の事業 	<p style="text-align: center;">第 1 章 総 則</p> <p>(商 号) 第1条 (現行どおり)</p> <p>(目 的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 合成樹脂製品の製造販売 2. 合成樹脂製品用金型の製造販売 3. 半導体、液晶、エレクトロルミネッセンス等の製造販売 4. 半導体試験装置、半導体検査装置および半導体搬送装置を含む半導体製造装置の製造販売 5. 環境にかかる水、ガス等の浄水処理装置等の製造販売 6. 太陽光等の再生可能エネルギーによる発電および売電事業 7. 損害保険代理業 8. 不動産の賃貸、管理 9. <u>警備業法に基づく警備事業</u> 10. <u>労働者派遣法に基づく労働者派遣事業</u> 11. 前各号に付帯関連する一切の事業